

EMBAJADA DEL JAPON

Santiago - Chile

Firma de MEMORÁNDUM DE COLABORACIÓN sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre Japón y Chile

El día 11 de enero, el Ministro Ryota Takeda, del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón, firmó un Memorándum de Colaboración (MOC) sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con la Ministra Gloria Hutt del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile.

Japón y Chile han venido coordinando la firma de dicho documento para la cooperación en nuevas áreas en el ámbito de las telecomunicaciones, tales como fibra óptica submarina y 5G, entre otros, con el objetivo de ampliar aún más la cooperación entre ambos países en dicho rubro.

En esta ocasión, el Ministro Takeda y la Ministra Hutt firmaron este MOC, llegando a un consenso de seguir cooperando en las áreas indicadas a continuación:

Ámbito de la cooperación:

- (1) Infraestructura de TIC (incluyendo cable submarino)
- (2) Aplicaciones TIC
- (3) Quinta Generación de Telefonía Móvil (5G)
- (4) Televisión Digital Terrestre (ISDB-T)
- (5) Smart Cities (Ciudades Inteligentes)
- (6) Internet de las Cosas (IoT)
- (7) Ciberseguridad, entre otros

Seguiremos fortaleciendo las relaciones en el rubro de las telecomunicaciones entre ambos países basándose en este acuerdo.

Santiago, 11 de enero de 2021.

